



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y Samsung Innovation Campus 2023

invitan

a participar en el

Programa Samsung Innovation Campus 2023 Segunda Fase

Bases, Términos y Condiciones

Convocatoria dirigida a alumnos activos de instituciones CONALEP

Los términos y condiciones mencionados en este documento presiden el proceso para participar en el programa Samsung Innovation Campus 2023 Segunda Fase.

Samsung Innovation Campus es una iniciativa de Samsung a nivel global, dirigida a jóvenes universitarios de instituciones públicas enfocado en educación con base en el uso de tecnología, buscando fortalecer habilidades prácticas necesarias para que los jóvenes tengan mayores oportunidades de empleabilidad.

En 2023 la Universidad de Monterrey (UDEM) se suma a este proyecto, como aliado estratégico de Samsung México, impartiendo contenido alineado a su visión, principios y valores para ofrecer experiencias transformadoras con enfoque en Internet de las Cosas (IoT) y Habilidades de Liderazgo, con el objetivo de impulsar la empleabilidad de jóvenes, promoviendo la igualdad de oportunidades laborales para un ambiente profesional, altamente competitivo, que requiere actualmente fuertes conocimientos en habilidades digitales y de liderazgo.

La participación en la convocatoria "Samsung Innovation Campus 2023 Segunda Fase" que se realiza a través de https://samsunginnovationcampus.udem.edu.mx/ queda sujeta a la aceptación de los requisitos establecidos en estos Términos y Condiciones. Al aceptar los Términos y Condiciones, el postulante declara que revisó tanto el documento, así como la página web y demás documentos incorporados para el proceso de postulación. También acepta que conoce los requisitos que han sido definidos para participar.

Cada postulante se compromete a cumplir los requisitos, condiciones y compromisos de la convocatoria. En el caso de cualquier omisión o inexactitud en el cumplimiento de los requisitos, el postulante no sería elegible para participar en el proceso de selección del programa.





Características generales del programa:

 145 horas totales 130 horas - Internet de las cosas (IoT) 15 horas - Habilidades de Liderazgo 	48 sesiones ● 48 sesiones - Modalidad en línea ● Duración del programa 17 semanas
80 lugares • A nivel nacional	3 clases de 3 hrs x semana • Ma - Ju - Sá 16:00 a 19:00 h • 9 horas semanales

El programa se llevará a cabo en modalidad 100% en línea.

Requisitos para participar:

- 1. Jóvenes mexicanos entre 17 y 25 años de edad, interesados en aprender sobre Internet de las cosas (IoT) y Liderazgo, y que posean conocimientos básicos de programación en Python.
- 2. Ser estudiante de instituciones CONALEP, activos y que puedan proporcionar los documentos (formato .pdf o .jpg y que sean legibles) que lo validen como tal:
 - Certificado parcial de estudios / comprobante de inscripción de la universidad.
 - Acta de nacimiento / INE / CURP

3. Conocimientos:

- Habilidades básicas de programación: C, Java, JavaScript, HTML y CSS (requerido).
- Conocimiento de programación en Python (deseable).
- Contexto de las tecnologías de información, incluyendo redes y protocolos (deseable).
- 4. Disponibilidad de 9 horas a la semana para participar en las sesiones virtuales durante 17 semanas.
 - Las sesiones virtuales serán sincrónicas a través de la plataforma ZOOM. y teniendo como soporte la plataforma CANVAS.
 - Las sesiones no serán grabadas, por lo que es indispensable la participación en tiempo real.

5. Requerimientos de hardware y software:

- Equipo de cómputo que cumpla con los siguientes requisitos:
 - o (para las sesiones virtuales puede utilizarse una computadora de escritorio, para las sesiones

presenciales se requiere computadora portátil)

- o 16 GB de RAM (o superior)
- o 320 GB de disco duro
- o Procesador i7 en adelante
- o Sistema operativo Windows 10 en adelante
- o Tener instalado un navegador (browser).
- o Sistema de audio (audífonos o parlante y micrófono, ya sea internos o externos)
- Conexión a internet para las sesiones virtuales (preferible conexión alámbrica).





SAMSUNG UDEM

6. Cuenta de correo que será el medio oficial para las comunicaciones y notificaciones durante el proceso de registro, selección, desarrollo y cierre del programa.

Cronograma General

Registro de postulantes hasta el 18 de octubre	hasta el 18 de octubre
Examen de selección hasta el 20 de octubre	hasta el 20 de octubre
Entrevistas a postulantes Hasta el 20 de octubre	Hasta el 20 de octubre
Resultado final y aviso de bienvenida 20 de	20 de octubre
octubre	
Sesión de Bienvenida 23 de octubre	23 de octubre
Periodo de clases (17 semanas) 23 y 24 de	23 y 24 de octubre a marzo 2024
octubre a marzo 2024	
Entrega de proyectos finales marzo 2024	marzo 2024
Ceremonia final por definir marzo 2024	por definir marzo 2024
Encuesta de seguimiento junio 2024	junio 2024

Proceso de postulación:

- 1. Revisar el documento de Bases, Términos y Condiciones y verificar que se cumple con el perfil y requisitos.
- 2. Llenar el **formulario de registro** <u>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpOLSfg5rRmSgNc2e_M0bOIC_pvrcXqSMcNX-7dw_Mix4_eJycReg/viewform</u> y enviar el comprobante de estudios y de identidad (al correo <u>sic2023@udem.edu.mx</u>) antes del 18 de octubre.
 - Los registros de postulantes realizados después del 18 de octubre o una vez completado el cupo máximo, no serán tomados en cuenta en el proceso de selección.
 - Las postulaciones realizadas de forma incompleta o con información errónea, no serán tomadas en cuenta en el proceso de selección.
 - Si toda la información es correcta, recibirá un correo con información de las fechas y horarios para realizar el examen de selección.
- 3. Asistir a una de las sesiones virtuales programadas y presentar el examen de ubicación.
 - Se tendrá un tiempo límite para responder el examen.
 - Todos los postulantes presentes en la sesión virtual deberán tener encendida su cámara y apagar su micrófono todo el tiempo que dure el examen.
 - En caso de acreditar el examen, recibirás una invitación para la sesión de entrevista con la coordinadora académica del programa.





- 4. Asistir a entrevista con experto académico.
 - En la entrevista el experto validará que el postulante efectivamente tiene el perfil requerido y cuenta con los conocimientos necesarios.
- 5. Esperar confirmación del resultado.
 - En caso de acreditar el proceso de entrevista el postulante recibirá un aviso vía correo electrónico informando que ha sido admitido en el SIC 2023 así como las indicaciones para el arranque del programa.
- 6. Enviar carta compromiso firmada por el postulante y el padre o tutor. © Derechos Reservados Samsung Electronics México y Universidad de Monterrey 2023
 - En caso de ser aceptado para participar en el programa, será necesario que el postulante envíe a <u>sic2023@udem.edu.mx</u> una carta donde se compromete a participar activamente en las sesiones, así como cumplir con tareas y actividades, de forma que pueda concluir satisfactoriamente el programa.

Participantes Seleccionados

La selección de participantes se realizará de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos, el orden de recepción de registros y los resultados del examen y la entrevista.

La UDEM verificará y validará la información registrada por cada participante y notificará los resultados tanto a los seleccionados como a los que queden fuera del programa.

Políticas para la acreditación del programa

Para acreditar el curso es necesario:

- Cumplir con el 90% de asistencia a las sesiones.
 - o 48 sesiones virtuales: asistencia mínima a 43 sesiones.
 - o La asistencia a las sesiones en línea serán contabilizadas siempre y cuando el participante cumpla con un tiempo mínimo de conexión del 80% de la duración total de la sesión.
 - Es responsabilidad del participante el ingresar a tiempo a las sesiones para participar en el programa.
- Cumplir con la entrega de exámenes y tareas.
- Cumplir con la entrega del proyecto final.

Dudas o información adicional WhatsApp: 812350 0806

Correo: <u>sic2023@udem.edu.mx</u>, <u>rjcastillo@conalep.edu.mx</u> Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas.